

< SOPIPM >

SOPIPM シリーズ アプリケーションノート

SP2SK

アプリケーションノート目次

第1章 製品の概要	2
1. 1 SOPIPM の特長	2
1. 2 搭載機能	3
1. 3 用途	4
1. 4 製品ラインナップ	4
第2章 SOPIPM のスペック	5
2. 1 SOPIPM のスペック	5
2. 1. 1 最大定格	5
2. 1. 2 電気的特性 熱抵抗	7
2. 1. 3 電気的特性および推奨使用条件	8
2. 1. 4 機械的定格および特性	10
2. 2 保護機能とシーケンス	11
2. 2. 1 短絡保護 (SC 保護)	11
2. 2. 2 制御電源電圧低下保護 (UV保護)	13
2. 2. 3 過熱保護(OT 保護)	15
2. 2. 4 温度出力機能 V_{OT}	17
2. 2. 5 インターロック機能	20
2. 3 SOPIPM のパッケージ	21
2. 3. 1 外形図	21
2. 3. 2 マーキング	22
2. 3. 3 端子配列と名称	23
2. 4 SOPIPM の取り付け方法	25
2. 4. 1 SOPIPM の絶縁距離	25
2. 4. 2 SOPIPM の保管条件	25
2. 4. 3 SOPIPM のマウントパッド設計	26
2. 4. 4 はんだ付け条件	27
第3章 SOPIPM の使用方法	28
3. 1 SOPIPM の使用方法と応用	28
3. 1. 1 システム接続例	28
3. 1. 2 インターフェイス回路例 (直接入力時、1シャント抵抗時)	29
3. 1. 3 インターフェイス回路例 (フォトカプラー駆動)	30
3. 1. 4 N 側エミッタ分割仕様(3シャント)動作時の外部 SC 保護回路例	31
3. 1. 5 SOPIPM の信号入力端子と F_o 端子	31
3. 1. 6 スナバコンデンサの接続	33
3. 1. 7 外部シャント抵抗周辺回路の接続	33
3. 1. 8 PCB 設計時の注意点について	35
3. 1. 9 SOA(スイッチング時、短絡時)	36
3. 1. 10 短絡 SOA	36
3. 1. 11 動作寿命について	37
3. 2 損失と放熱設計	38
3. 2. 1 損失計算方法(例)	38
3. 2. 2 放熱ヒートシンクレス時の許容電流の考え方	40
3. 2. 3 放熱ヒートシンク使用時の許容電流の考え方	40
3. 2. 4 出力電流-モジュール総ロスのキャリア周波数依存性	41
3. 2. 5 ケース温度測定について(例)	43
3. 3 ノイズ・静電気耐量	44
3. 3. 1 測定回路	44
3. 3. 2 対策と注意事項	44
3. 3. 3 静電気耐量について	45
第4章 ブートストラップ回路動作	46
4. 1 ブートストラップ回路動作	46
4. 2 ブートストラップ電源回路電流	47
4. 3 ブートストラップ回路定数設定時の注意点	47
4. 4 ブートストラップ回路使用時の初期充電について	48
第5章 その他	49
5. 1 梱包仕様	49
5. 2 取り扱いの注意	51